

☆ 文系新入社員にもわかり易い ☆
初心者向け半導体入門講座のご案内

一般社団法人半導体産業人協会
教育委員会

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、以下のカリキュラムにて、過去3年に引き続きつづき、2013年度も2日間の集合教育「半導体入門講座」を実施致します。本講座は受講いただいた皆様からご好評をいただいております。文系卒新入社員はもとより入社2～3年の社員にも役立つ基礎講座となっております。

当協会理事長(元日立専務・元ソニー専務)牧本次生ほか、実務と講師経験豊富な講師陣によるセミナーは、必ずやお役に立ち、ご満足いただける事と確信しております。低料金かつ多人数割引料金制度も例年通り実施いたします。

下記の通りご案内申し上げます。 多数のご応募をお待ち申し上げます。

敬具

2013年「半導体入門講座」カリキュラム		一般社団法人 半導体産業人協会		
5月9日(木)				
時間	テーマ	講師	略歴	
1 10:00～ 11:00	半導体とは (講座概要、用途、実装状態紹介等)	堀内豊太郎	半導体コンサルタント 半導体産業人協会・理事 元 日本TI 取締役開発本部長・事業部長	
2 11:10～ 12:40	半導体産業の歴史と展望 (位置付け、デバイス・装置・ 材料 業界動向)	牧本次生	工博 IEEEフェロー 半導体産業人協会・理事長 テクノビジョン代表 元 日立 専務、ソニー 専務	
	12:40～ 13:40		昼食	
3 13:40～ 15:10	電子機器と半導体 (デバイスの用途と種類、 半導体企業の変遷等)	鈴木俊治	工博 半導体技術コンサルタント 千葉大学講師、琉球大学博士研究員 元 ソニー 中研・厚木超LSI研 課長	
4 15:20～ 16:50	デジタル化と微細化 (デジタル計算とアナログ処理、 微細化の推移とその影響等)	北村嘉成	半導体技術コンサルタント 元 NEC 超LSI CAD技術本部・開発部長	
	16:50～ 17:00		講義アンケート記入	
5月10日(金)				
5 10:00～ 13:00	CMOS前工程プロセス (リソグラフィ、エッチング、配線、 微細化、大口径化等)	沢田憲一	サクセスインターナショナル社技術顧問 元 ソニー 半導体技術部門課長	
	13:00～ 13:30		昼食	
6 13:30～ 15:30	半導体パッケージング技術 (パッケージの機能・構造と変遷、 LSI後工程プロセス説明、 パッケージ技術動向、 三次元実装、MEMS等)	池永和夫	サクセスインターナショナル社 技術顧問 元 ソニー 半導体パッケージ部長 ハイブリッドIC事業部長 半導体関連会社・社長	
7 15:40～ 16:40	品質・環境管理 (信頼性、スクリーニング、 環境規制等)	相原 孝	半導体コンサルタント 元 ソニー 半導体技術部門課長	

8	16:50～ 18:20	最近の注目デバイスと グリーンテクノロジー (太陽電池、LED、パワーデバイス、 リチウムイオン電池、 有機EL ディスプレー等)	加藤俊夫	サクセスインターナショナル社 取締役 元 ソニー メモリ事業部長 長崎工場・代表取締役兼工場長
	18:20～ 18:30	講義アンケート記入		

「半導体入門講座」テキストサンプル 2012年4月版(PDF)

(記) 一般社団法人 半導体産業人協会

- 開催期日: 2013年5月9日(木)・10日(金) 2日間
- 会場: 全林野会館プラザフォレスト(東京・茗荷谷)
東京都文京区大塚3-28-7、TEL:03-3945-6871
地下鉄東京メトロ丸の内線「茗荷谷」駅より徒歩7分
URL: <http://www.zenrosai.coop/zenkoku/shinrin/plazaforest/index.php>
- 募集人員: 60名(お早目のお申込をお願いします)
- 参考までに、昨年のテキストサンプルを「カリキュラム」末尾に添付リンクしました。「テキストサンプル 2012年4月版」をクリックしてご覧ください。
- セミナー参加料: 1社多数名申込み割引制採用(下表による)

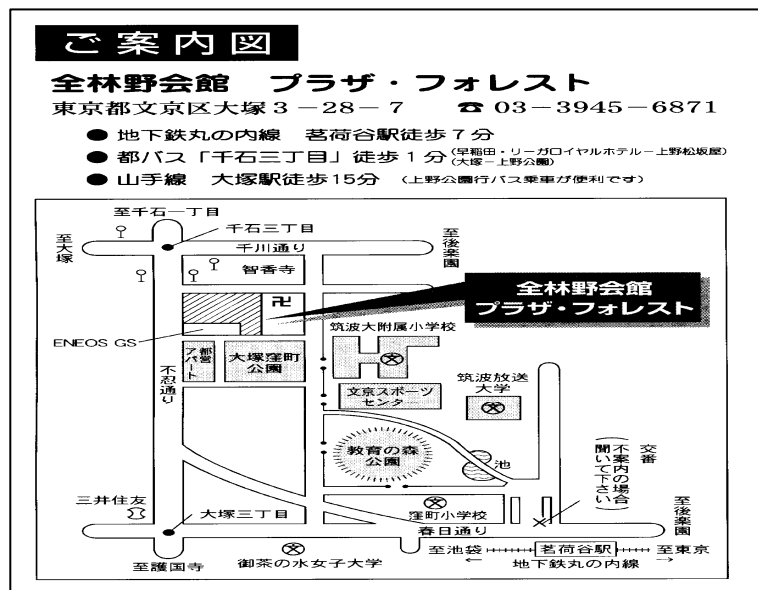


セミナー風景(2012年4月)

セミナー参加料金(1人当たり)			
区分	申込人数		
	1名	2～4名	5名以上
賛助会員会社	42,000円	37,000円	32,000円
非会員会社	52,000円	47,000円	42,000円

申込方法: 別紙「半導体入門講座」申込書により各社ごとにお取り纏めのうえ
半導体産業人協会事務局宛にFAX又はE-mailにてお申込み下さい
申込先: 一般社団法人半導体産業人協会(SSIS)事務局
FAX: 03-6457-3246 E-mail: info@ssis.or.jp
申し込み込期限: 2013年5月8日(セミナー開講前日) 12:00

<<会場へのアクセス>>



参加申込書作成(Word版)

ここからダウンロードしてお使いください。

一般社団法人半導体産業人協会
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-10 塩田ビル202
TEL: 03-6457-3245 FAX: 03-6457-3246
E-Mail: info@ssis.or.jp URL: <http://www.ssis.or.jp>